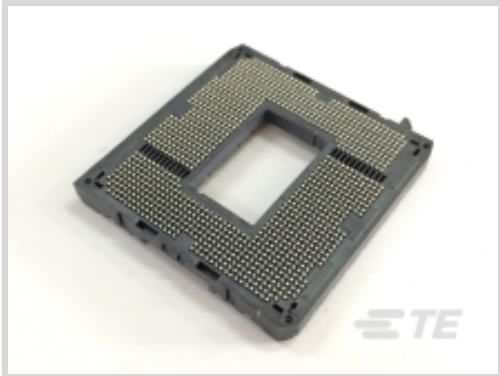




产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2069838-7 ILM KIT, LGA115X	TE 产品编号 2069838-4 ILM KIT, LGA115X	TE 产品编号 2013883-2 BACK PLATE ASSY, LGA115X	TE 产品编号 2013884-1 SCREW, LGA1160



TE 产品编号 2069838-5
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 1-2069838-3
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 2013882-1
ILM ASSY, LGA115X



TE 产品编号 2040979-1
ILM SCREW, LGA115X



TE 产品编号 2013882-2
ILM ASSY WITH SCREW, LGA115X



TE 产品编号 2134397-1
ILM ASSY with straight lever, LGA115X

客户还购买了



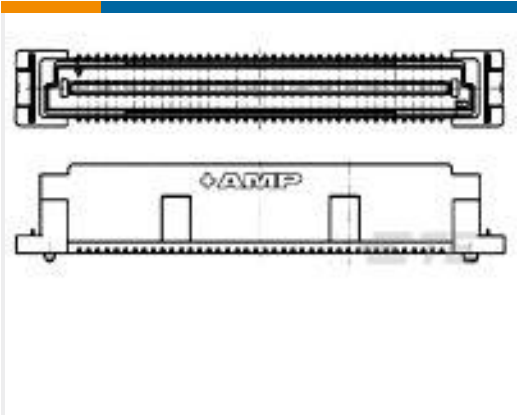
TE 产品编号1-178317-3
DYNAMIC S/ROW HDR 8P V ASSY



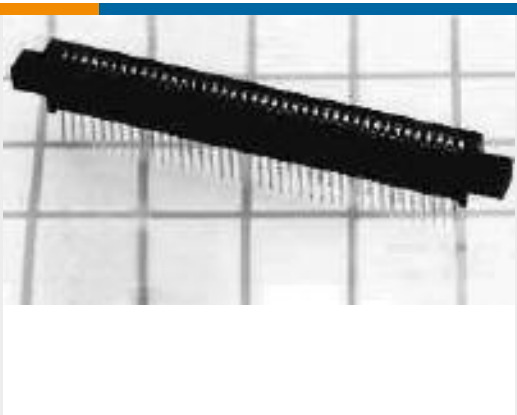
TE 产品编号1-353717-3
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号1-178139-3
DYNAMIC 3200 HDR H 6P ASSY



TE 产品编号1-1939480-3
0.8FH PLUG ASSY EMBOSS H8 Au0.76



TE 产品编号1-5530841-1
CONN SEC II 50 POS 100C/L



TE 产品编号900128-3
DYNAMIC PUSH RIVET



TE 产品编号1-1939481-3
0.8FH REC ASSY EMBOSS H9 Au0.76

文档

- 产品图纸
- SOCKET ASSY LGA1151, 0.38AU
- 英文版本
- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2287402-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2287402-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2287402-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本